

北京赛微电子股份有限公司

2020 年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；

2、业绩预告情况：预计本报告期净利润为正，扣除非经常性损益后的净利润可能为负。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：19,310.13 万元-22,930.78 万元	盈利：12,068.83 万元
	比上年同期增长：60%-90%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：669.26 万元-盈利：669.26 万元	盈利：6,692.61 万元
	比上年同期下降：90%-110%	
营业收入	71,796.63 万元-82,566.13 万元	71,796.63 万元
扣除后营业收入	71,796.63 万元-82,566.13 万元	71,796.63 万元
基本每股收益	盈利：0.30 元/股-0.36 元/股	盈利：0.19 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩变动的主要原因为：

1、公司主营业务MEMS（微机电系统）工艺开发与晶圆制造具备全球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师团队以及持续扩张的8英寸成熟产能，较好地把握了下游生物医药、通讯、工业汽车、消费电子等应用领域的市场机遇，订单饱满，生产与销售旺盛。在COVID-19疫情全球肆虐的背景下，公司MEMS业务克服了各种困难，在本报告期内继续实现了高速增长，且继续保持了强劲的盈利能力。

2、公司传统导航和航空电子业务因部分产品定型延迟，部分订单的用户审价进度不及预期，且在复杂国际政经环境下公司对长远发展战略进行了重大调整，该等业务在本报告期内出现大幅下滑，多数相关业务子公司产生亏损。其中，公司已于2020年第三季度剥离了航空电子和部分导航业务，该等业务的财务数据核算期间为2020年1-6月。

3、公司为把握市场机遇，增加了半导体业务人员招聘，保障核心业务MEMS和潜力业务GaN（氮化镓）的持续投入，本报告期内相关管理费用增长，相关研发费用激增。

4、近年来，公司陆续取得系列政府补助，其中部分补助在本报告期内补偿了部分相关成本费用或损失，公司取得相关收益；近年来，公司围绕主业开展了系列产业投资布局，其中部分投资（如在半导体基金的投资）在本报告期内开始实现投资项目退出，公司取得相关收益。

5、因公司瑞典MEMS产线完成向8英寸的全面切换，本报告期内对瑞典原有6英寸MEMS产线升级完成后的部分闲置资产进行处置，公司取得相关收益；因公司在本报告期内剥离了整体航空电子和部分导航业务，公司取得相关收益。

6、因公司参股子公司在本报告期内整体上实现了盈利增长，公司取得相关收益。

本报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为 19,999.00 万元，上年同期非经常性损益对当期净利润的影响为 5,376.22 万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2020年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日